



Computadores
Periféricos
Notebooks
Impressoras
Manutenção

MICROCOMPUTADOR LI PLUS VER 17 –CORE I5 12400F

Certificações



Placa Mãe	LGA 1700 (MSI - PRO B760M-P)
Processador	CPU INTEL® CORE I5-12400F, Base de 2.50GHz e turbo de até 4,40 GHz, 18MB SmartCache + 7.5Mb Cache L2 (total de 25.5MB), 6 núcleos, 12 Threads
Memória	16GB RAM (2 x 8GB) DDR4 3200MHz dual channel.
Memória máxima	128GB DDR4 (suporte a 4800/ 4600(/ 4400(/ 4266/ 4200/ 4000/ 3800/ 3733/ 3600/ 3466/3400/3333 (OC)/ 3200/ 2933/2666 /2400 /2133MHz
Armazenamento	1X Unidade SSD 1Tb M.2 NVME, Leitura de 6000MB/S
Mídia removível	Opcional Drive DVD-RW (leitura e Gravação CD/DVD)
Gabinete	Torre, 2x baias externa 5 ¼", 1x baia Floppy /Leitor de cartão, 2x baias para HD/SSD, Leds indicadores (hd, power) na parte frontal, botão Power-on, Tool Less, cooler interno 120mm
Slots de expansão	1x PCIe 4.0 x16 slot ; 2x PCIe 4.0 x1 slots ; 2x Slots M.2 Gen4 x4 64Gbps slots, 4x SATA 6Gbps
Slots de memória	4 Slots DDR4
Áudio	On-board 2/4/5.1/7.1 canais / opcional caixas de som 3w(par)
Vídeo	Placa PCI-e 4.0 dedicada GeForce® RTX 3060 12GB GDDR6 192 Bits/15 Gbps/3584 CudaCores (3x DP e 1xHDMI)
Comunicações	Rede Gigabit 10/100/1000 integrado, PCI-e Wi-fi Dual Band AC - 2 antenas
Portas traseiras	Portas PS2 teclado e Mouse, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DP, 1x USB 3.2 Gen2 10Gbps (Type-C), 1x USB 3.2 Gen1 5Gbps (Type-A), 4x USB 2.0, Porta RJ 45 (LAN), Entrada e Saída de Áudio canais (Line-in, Line-out e Mic-in) porta de entrada de linha.
Portas frontais	2 portas USB 2.0 e conectores de fone de ouvido e microfone
Dispositivo de entrada	Teclado USB L110 e Mouse USB L120
Monitor	23,8" LI238MX
Segurança	(Opcional) Sensor de intrusão
Sistema	Windows 10/11 Professional 64 Bits Português- Br
Aplicativo	Opcionais
Alimentação	Fonte 650W Real 100-240v 50/60Hz automática , certificada 80 PLUS, eficiência 91,28% em meia carga, cabo de alimentação padrão abnt
Garantia	Garantia de 12 meses on site, abertura de chamados via chat no site, com atendimento em até 48 horas.
Incluso	Cabos e Mídia com drive
Website	www.liinformatica.com

Assistência Técnica será prestada pela:

LI INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 03.979.032/0001-79

Rua Edistio Pondé, nº 353/Sala 105 – Ed. Emp. Tancredo Neves

Stiep – Salvador- BA - Cep. 41.770-395

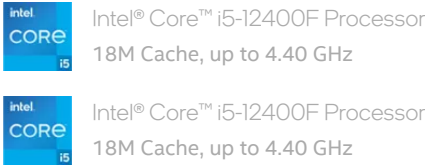
Tel: 3341-5448 - E-mail de suporte: adm@liinformatica.com

L.I INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 03.979.032/0001-79

Rua Edistio Pondé, nº 353/Sala 105 – Ed. Emp. Tancredo Neves - Stiep – Salvador- BA - Cep. 41.770-395

Telefone(71) 3341-5448 Fax: (71) 3341-5637



☐ Adicionar para comparar

Especificações Pedidos e conformidade Produtos compatíveis Downloads Documentação

Essenciais

Coleção de produtos	Processadores Intel® Core™ i5 da 12ª Geração
Codiname	Produtos com denominação anterior Alder Lake
Segmento vertical	Desktop
Número do processador ⓘ	i5-12400F
Litografia ⓘ	Intel 7
Preço recomendado para o cliente ⓘ	\$184.00-\$194.00

Especificações da CPU

Número de núcleos ⓘ	6
Nº de Performance-cores	6
Nº de Efficient-cores	0
Total de threads ⓘ	12
Frequência turbo max ⓘ	4.40 GHz
Frequência turbo máx. do Performance-core ⓘ	4.40 GHz
Frequência base do Performance-core ⓘ	2.50 GHz
Cache ⓘ	18 MB Intel® Smart Cache
Cache L2 total	7.5 MB
Potência básica do processador ⓘ	65 W
Energia turbo máxima ⓘ	117 W

Informações complementares

Status	Launched
Data de introdução ⓘ	Q1'22
Opções integradas disponíveis ⓘ	Não
Condições de uso ⓘ	PC/Client/Tablet
Ficha técnica	Veja agora

Especificações de memória

Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória) ⓘ	128 GB
Tipos de memória ⓘ	Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s
Nº máximo de canais de memória ⓘ	2
Largura de banda máxima da memória ⓘ	76.8 GB/s

Opções de expansão

Revisão da Interface de Mídia Direta (DMI)	4.0
--	-----

Nº máx. de pistas DMI	8
Escalabilidade	1S Only
Revisão de PCI Express ?	5.0 and 4.0
Configurações PCI Express † ?	Up to 1x16+4, 2x8+4
Nº máximo de linhas PCI Express ?	20
Especificações de encapsulamento	
Soquetes suportados ?	FCLGA1700
Configuração máxima da CPU	1
Especificação de solução térmica ?	PCG 2020C
T _{JUNCTION} ?	100°C
Tamanho do pacote	45.0 mm x 37.5 mm
Temperatura máxima de operação ?	100 °C
Tecnologias avançadas	
Acelerador Gaussiano e Neural da Intel® ?	3.0
Intel® Thread Director ?	Não
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) ?	Sim
Compatível com Intel® Optane™ Memory † ?	Sim
Tecnologia Intel® Speed Shift ?	Sim
Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 † ?	Não
Tecnologia Intel® Turbo Boost † ?	2.0
Tecnologia Hyper-Threading Intel® † ?	Sim
Intel® 64 † ?	Sim
Conjunto de instruções ?	64-bit
Extensões do conjunto de instruções ?	Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2
Estados ociosos ?	Sim
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® ?	Sim
Tecnologias de monitoramento térmico ?	Sim
Intel® Volume Management Device (VMD - Dispositivo de Gerenciamento de Volume) ?	Sim
Segurança e confiabilidade	
Intel® Standard Manageability (ISM) † ?	Sim
Chave Segura ?	Sim
Intel® Control-Flow Enforcement Technology ?	Sim
Novas instruções Intel® AES ?	Sim
Chave Segura ?	Sim
Intel® OS Guard	Sim
Bit de desativação de execução † ?	Sim
Intel® Boot Guard ?	Sim
Controle de Execução baseado em Modo (MBEC — Mode-based Execute Control) ?	Sim
Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) † ?	Sim
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S dirigida (VT-d) † ?	Sim
Intel® VT-x com Tabelas de páginas estendidas (EPT) † ?	Sim

Todas as informações fornecidas estão sujeitas a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio. A Intel pode alterar o ciclo de vida da fabricação, as especificações e as descrições dos produtos a qualquer momento, sem aviso prévio. As informações aqui contidas são

fornecidas “no estado em que se encontram” e a Intel não atribui qualquer declaração ou garantias relacionadas à precisão das informações, nem sobre os recursos dos produtos, disponibilidade, funcionalidade ou compatibilidade dos produtos listados. Para obter mais informações sobre os produtos ou sistemas, entre em contato com o fornecedor do sistema.

Intel classifications are for general, educational and planning purposes only and consist of Export Control Classification Numbers (ECCN) and Harmonized Tariff Schedule (HTS) numbers. Any use made of Intel classifications are without recourse to Intel and shall not be construed as a representation or warranty regarding the proper ECCN or HTS. Your company as an importer and/or exporter is responsible for determining the correct classification of your transaction.

Consulte a Ficha técnica para obter definições formais de propriedades e recursos de produtos.

‡ Este recurso pode não estar disponível em todos os sistemas de computação. Verifique com o fornecedor do sistema para determinar se seu sistema oferece este recurso ou consulte as especificações de seu sistema (motherboard, processador, chipset, alimentação, HDD, controle gráfico, memória, BIOS, drivers, monitor de máquina virtual [VMM], software de plataforma e/ou sistema operacional) para saber sobre a compatibilidade do recurso. A funcionalidade, o desempenho e outros benefícios deste recurso podem variar, dependendo das configurações do sistema.

Os números dos processadores Intel não são indicação de desempenho. Os números dos processadores diferenciam recursos dentro de cada família de processador, e não entre famílias diferentes de processadores. Consulte <https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/processors/processor-numbers.html> para obter mais detalhes.

O RCP (Recommended Customer Price, preço recomendado para o cliente) é o guia de preços somente para produtos Intel. Os preços são para clientes diretos da Intel, representam geralmente as quantidades de compra de 1.000 unidades, e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Os preços podem variar para outros tipos de pacotes e quantidades de envio. Na venda por atacado, o preço corresponde à unidade. Listar os índices RCP não constitui uma oferta oficial da Intel.

SKUs “anunciados” ainda não estão disponíveis. Favor consultar a data de lançamento para a disponibilidade no mercado.

Frequência máxima de turbo refere-se à frequência máxima do processador de núcleo único que pode ser atingida com a Tecnologia Intel® Turbo Boost. Mais informações estão disponíveis no site <https://www.intel.com/content/www/br/pt/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html>.

Consulte <https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html?wapkw=hyper+threading> para obter mais informações, incluindo detalhes sobre quais processadores são compatíveis com a Tecnologia Hyper-Threading Intel®.

Os processadores compatíveis com a computação de 64 bits na arquitetura Intel® requerem BIOS habilitados para arquitetura Intel 64.

Alguns produtos suportam as novas instruções AES com uma atualização da Configuração do processador, em particular, i7-2630QM/i7-2635QM, i7-2670QM/i7-2675QM, i5-2430M/i5-2435M, i5-2410M/i5-2415M. Favor entrar em contato com o OEM para o BIOS que inclui a mais recente atualização da Configuração do processador.

Informações sobre a empresa

Nosso compromisso

Inclusão

Relações com investidores

Fale conosco

Sala de imprensa

Mapa do site

Empregos



© Intel Corporation

Termos de uso

*Marcas comerciais

Cookies

Privacidade

Transparência da cadeia de fornecimento

As tecnologias Intel® podem exigir ativação de hardware, software específico ou de serviços. // Nenhum produto ou componente pode ser totalmente seguro. // Os seus custos e resultados podem variar. // O desempenho varia de acordo com o uso, a configuração e outros fatores. Saiba mais em [intel.com/performanceindex](https://www.intel.com/performanceindex) // Veja nossos [Avisos e isenções de responsabilidade legais completos](#). // A Intel está comprometida em respeitar os direitos humanos e evitar cumplicidade com abusos de direitos humanos. Consulte [Princípios Globais de Direitos Humanos](#) da Intel. Os produtos e software da Intel são destinados a serem utilizados apenas em aplicações que não causem ou contribuam com a violação de um direito humano reconhecido internacionalmente.





SPECIFICATIONS

Model Name	PRO B760M-P DDR4
CPU Support	Support Intel® Core™ 14th/ 13th/ 12th Gen Processors, Intel® Pentium® Gold and Celeron® Processors
CPU Socket	LGA 1700
Chipset	Intel® B760 Chipset
Expansion Slots	1x PCIe 4.0 x16 slot 2x PCIe 4.0 x1 slots
Display Interface	Support 4K@30Hz as specified in HDMI™ 1.4, DisplayPort 1.4, VGA - Requires Processor Graphics
Memory Support	4 DIMMs, Dual Channel DDR4-4800+MHz(OC)
Storage	2x M.2 Gen4 x4 64Gbps slots, 4x SATA 6Gbps ports
USB ports	1x USB 3.2 Gen 2 10Gbps (1 Type-C), 3x USB 3.2 Gen 1 5Gbps (3 Type-A), 8x USB 2.0
LAN	Realtek® RTL8111H Gigabit LAN
Audio	8-Channel (7.1) HD Audio with Audio Boost

FEATURES

Lightning Gen4 Solution

The latest Gen4 PCI-E and M.2 solution with up to 64GB/s bandwidth for maximum transfer speed.

USB 3.2 Gen 2 Type-C

Synergize with a MSI motherboard through bridging with a USB 3.2 Gen 2 Type-C port for convenient access.

PCI-E Steel Armor

Protecting VGA cards against bending and EMI.

EZ Debug LED

Easiest way to troubleshoot.

Frozr AI Cooling

Detect CPU & GPU temperatures and automatically adjust system fan duty to a proper value.

Memory Boost

Advanced technology to deliver pure data signals for the best performance, stability and compatibility.

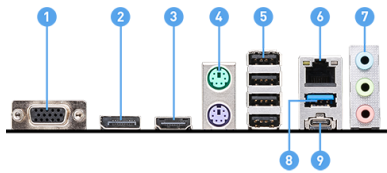
Core Boost

With premium layout and fully digital power design to support more cores and provide better performance.

Audio Boost

Reward your ears with studio grade sound quality for the most immersive audio experience.

CONNECTIONS



1. VGA
 3. HDMI™
 5. USB 2.0
 7. Audio Connectors
 9. USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C
2. DisplayPort
 4. Keyboard / Mouse
 6. LAN port
 8. USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A



Microsoft

Hardware certification report **Approved**

Private product ID: **14105670120959594**
Shared product ID: **400886841**
Submission ID: **1152921505694603104**
Submission date: **10/03/2022**
Completion date: **10/03/2022**
Company: **LI INFORMATICA E SERVICOS LTDA**
Product name: **LI P VER 17. DESK 12 GER. Celeron Pentium i3/i5/i7/i9**
Category: **System**
Product type: **Desktop**
Qualification level: **Certified for Microsoft Windows Hardware Compatibility Program – Client family version 21H2, x64**
Marketing name: **LI P VER 17. DESK 12 GER. Celeron Pentium i3/i5/i7/i9 AIO**

80 PLUS Verification and Testing Report

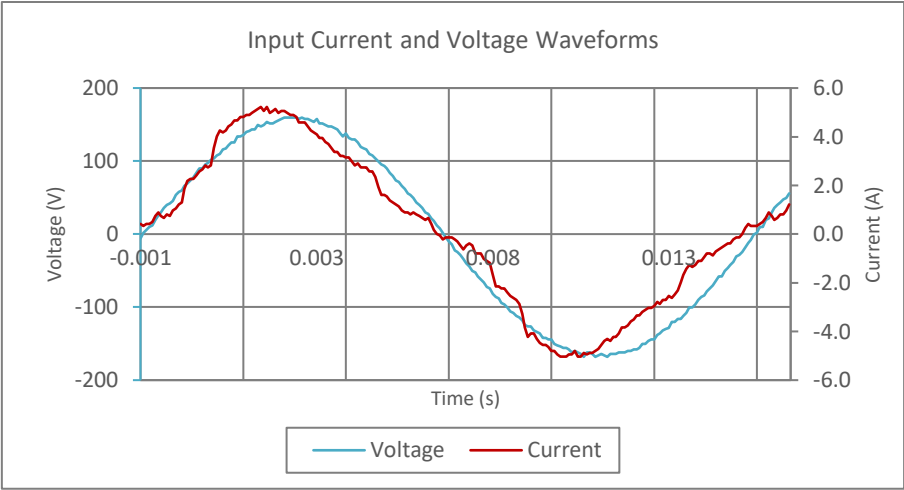
TYPICAL EFFICIENCY (50% Load):	91.28%
AVERAGE EFFICIENCY :	90.08%
80 PLUS COMPLIANT:	YES



ID Number	6557.2
Manufacturer	ADATA
Model Number	KYBER650G
Serial Number	N/A
Year	2021
Type	ATX12V
Test Date	4/22/21

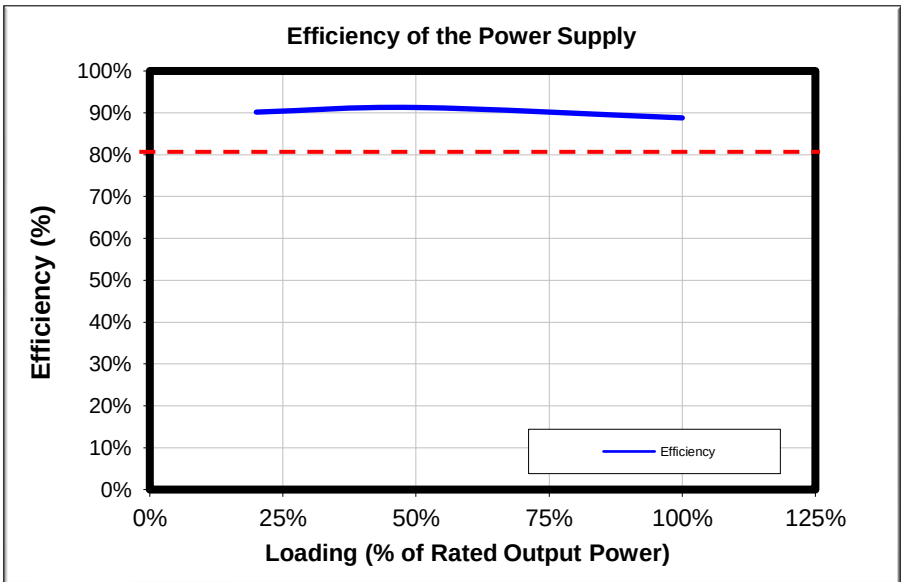
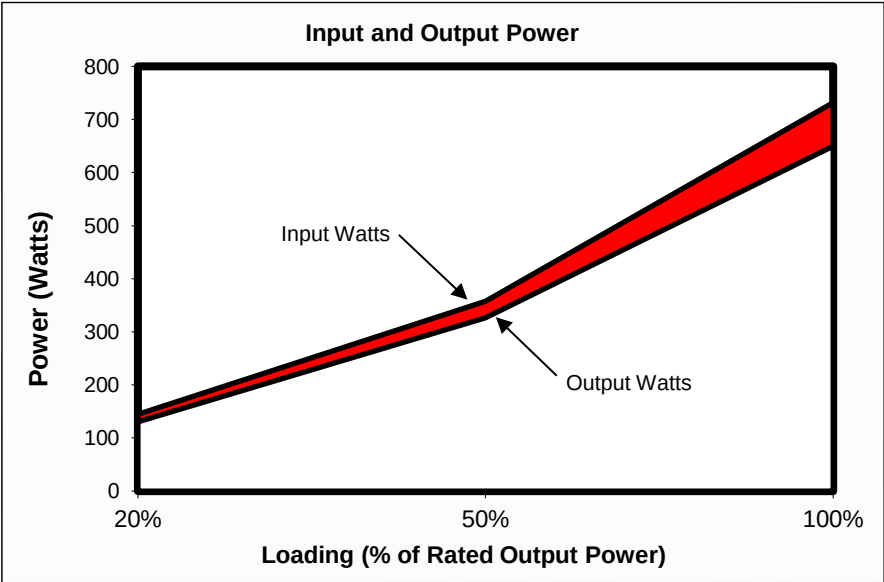
Rated Specifications	Value	Units
Input Voltage	100-240	Volts
Input Current	10	Amps
Input Frequency	47-63	Hz
Rated Output Power	650	Watts

Note: All measurements were taken with input voltage at 115 V nominal at 60 Hz.



Input AC Current Waveform (ITHD = 17.28%, 50% Load)

I _{RMS}	PF	I _{THD}	Load	Input Watts	DC Terminal Voltage (V)/ DC Load Current (A)					Output Watts	Efficiency
					12V (cumulative of 12V1, 12V2, etc.)	-12V	3.3V	5V	5Vsb		
0.69	0.95	22.42%	10%	75.50	12.02/4.58	11.95/0.03	3.3/1.02	5.03/1.02	5.09/0.25	65.21	86.37%
1.30	0.97	19.46%	20%	145.00	12.02/9.2	11.94/0.05	3.3/2.04	5.03/2.03	5.08/0.51	130.75	90.17%
3.17	0.98	17.28%	50%	357.50	12/23	11.81/0.13	3.31/5.11	5.03/5.07	5.03/1.27	326.33	91.28%
6.48	0.98	13.74%	100%	731.70	11.99/45.85	12.1/0.25	3.31/10.23	5.03/10.12	4.95/2.54	649.72	88.80%



These tests were conducted by a third party independent testing firm on behalf of the 80 PLUS Program. 80 PLUS is a certification program to promote highly-efficient power supplies (greater than 80% efficiency in the active mode) in technology applications. <http://www.80plus.org/>



MONITOR LI238MX



Especificações técnicas:

TAMANHO: 23,8"
RESOLUÇÃO: 1920 X 1080 FHD
BRILHO: 220 CD/M²
TIPO DE PAINEL: IPS ANTI-REFLEXIVÉL
PROPORÇÃO DE TELA: 16:9
SUPORE DE CORES: 1.07 BI 10-BITS
TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 100HZ
FONTE DE ALIMENTAÇÃO: AC100~240 V / FREQUENCIA 50~60HZ
CONSUMO DE ENERGIA: 36W
TEMPO DE RESPOSTA: 3MS
CONTRASTE: 4000:1
ÂNGULO DE VISÃO (HORIZONTAL/VESTICAL): H:178° V:178°
INCLINAÇÃO: -5°/15
SUPORE DE PAREDE: VESA
COMPATIBILIDADE: WINDOWS, MAC, LINUX
CURVATURA: R1800
CONECTORES: HDMI 2.0, DISPLAY PORT 1.4, SAÍDA DE ÁUDIO

L.I INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 03.979.032/0001-79

**Rua Edístio Pondé, nº 353/Sala 105 – Ed. Emp. Tancredo Neves - Stiep – Salvador- BA – Cep.
41.770-395 Telefone (71) 3341-5448 Fax: (71) 3341-5637**



TECLADO MULTIMIDIA LI - L110

- AJUSTE DE ALTURA
- INCLINAÇÃO
- COMPATÍVEL COM: Win 7/Win 8/Win 8.1/Win 10 / Win Vista / Win XP / Linux / Unix
- COMPRIMENTO DO CABO: 1,90 m
- COR: preto
- INTERFACE: USB
- MEDIDAS DO PRODUTO (C X L X A) : 418 x 132 x 19mm
- PADRÃO: ABNT2
- PESO BRUTO: 480 g
- PESO LIQUIDO: 455g
- PLUG AND PLAY
- QUANTIDADE DE TECLAS: 121
- TECLAS DE ATALHO : 12
- GARANTIA: 1 Ano / Opcional: 3 Anos



ONDE NOS ENCONTRAR

End. Rua Edistio Pondé, 353 Edf. Empresarial
Tancredo Neves, 1º Andar S/ 105 Stiep, Salvador,
Bahia 41.770-395, BR

TELEFONE
(71) 3341-5448

E-MAIL
adm@liinformatica.com



MOUSE LI - L120

- COMPATÍVEL COM: Win XP / Win 8 / Win 8.1 / Win 10 / Win Vista / Win 7 / Linux / Unix
- BOTÕES: 3 botões + scroll
- COMPRIMENTO DO CABO: 1,90 metro
- COR: preto
- INTERFACE: USB
- MEDIDAS DO PRODUTO (C X L X A):
84 x 61 x 32 mm
- PESO BRUTO: 90 g
- PESO LIQUIDO: 70 g
- PLUG AND PLAY: Sim
- TIPO DE LEITURA: Óptico 1200 DPI
- GARANTIA: 1 Ano / Opcional: 3 Anos



ONDE NOS ENCONTRAR

End. Rua Edistio Pondé, 353 Edf. Empresarial
Tancredo Neves, 1º Andar S/ 105 Stiep, Salvador,
Bahia 41.770-395, BR

TELEFONE
(71) 3341-5448

E-MAIL
adm@liinformatica.com

[Home](#) > [Membership](#) > [Membership List](#)

Membership List

The UEFI Forum community of members is represented by industry-leading OEMs, IHVs, chip manufactures, BIOS and firmware vendors and operating system vendors.

Promoters

[AMD](#)[American Megatrends, Inc.](#)[Apple Inc.](#)[ARM Limited](#)[Dell](#)[Hewlett Packard Enterprise](#)[HP, Inc.](#)[Insyde Software](#)[Intel](#)[Lenovo](#)[Microsoft](#)[Phoenix Technologies](#)

Contributors

[Absolute Software Corporation](#)[Alibaba \(China\) Co., Ltd.](#)[Ampere Computing LLC](#)[BELMICRO TECNOLOGIA S/A](#)[Broadcom Corporation](#)[Canonical Limited](#)[Carnegie Mellon University \(SEI\)](#)[Cirrus Logic, Inc.](#)[Cisco](#)[Cloud Software Group](#)[Cumulus Networks Inc. \(NVIDIA\)](#)[Cybercom Industria E Comercio de Produtos Eletronico LTDA](#)[Daten Tecnologia](#)[Douyin Vision \(Beijing\) Co., Ltd. \(Beijing Bytedance Network Technology Ltd.\)](#)[Dynabook Inc](#)[Fagundes Distribuição Ltda.](#)[Google](#)[Huawei Technologies Co., Ltd](#)[IBM](#)[ICC Intelligent Platforms GmbH](#)[IEIT Systems Co., Ltd. \(Inspur\)](#)[Linaro Ltd.](#)[Login Informatica Com. Repr. LTDA](#)[Loongson Technology Corporation Limited](#)[Marvell Asia Pte. Ltd.](#)[Montage Technology](#)[Nanjing Byosoft Co., Ltd.](#)[NVIDIA](#)[Oracle America, Inc.](#)

[Positivo Tecnologia S.A.](#)[Synaptics \(DisplayLink \(UK\) Limited\)](#)[Qualcomm Inc.](#)[The Linux Foundation](#)[Realtek Semiconductor Corp.](#)[The MITRE Corporation](#)[Red Hat, Inc.](#)[Ventana Micro Systems Inc.](#)[Rivos Inc.](#)[Western Digital Technologies](#)[SIFIVE, INC.](#)[xFusion Digital Technologies Co., Ltd.](#)[SUPER MICRO Computer, Inc.](#)[Zoom Tecnologia Ltda.](#)[SUSE LLC](#)

Adopters

[3MD dba Hard Drives NW](#)[Anna University - College of Engineering](#)[3MDEB Embedded Systems Consulting](#)[Apricorn](#)[9elements GmbH](#)[Arca Noae, LLC](#)[A.D. Nieman & Associates, LLC](#)[Arista Corp.](#)[A.I.Corporation/BIOS Group](#)[Arquimedes Automacao E Informatica LTDA.](#)[A.I.Corporation/BIOS Group](#)[ASSET InterTech, Inc.](#)[AAEON Technology Inc.](#)[AssurAware, Inc.](#)[ACAS Technologies, Inc.](#)[ASUSTeK COMPUTER INC.](#)[Accurate Always Inc.](#)[Atlona Inc.](#)[Accusys, Inc.](#)[ATTO Technology](#)[Acer Inc.](#)[Attobotics](#)[Adaptec, Inc.](#)[AuthenTrend Technology Inc.](#)[Ademco, Inc DBA ADI Global Distribution](#)[Authorizer Technologies, Inc.](#)[ads-tech GmbH](#)[Aver Networks Corp.](#)[Advantech Co., Ltd.](#)[Avery Design Systems](#)[AGN Group Suprimentos](#)[Avid Technology, Inc.](#)[AGS Sundyne Technologies Pvt. Ltd.](#)[Axiom Electronics, LLC](#)[Airdesk Ltd.](#)[Axiomtek Co., Ltd.](#)[Alcor Micro Corp.](#)[Balance Software Corp.](#)[Allion Labs, Inc.](#)[Basemark Oy](#)[Alpha Tecnologia e Inovação,](#)[Battelle Memorial Institute, Pacific Northwest Division](#)[ALTELL Ltd.](#)[BCM Advanced Research](#)[AlterSciences](#)[BedRock Systems, Inc.](#)[American Arium](#)[Beijing AnHeng SecoTech Information Technology Co., Ltd.](#)[AMOI Electronics Co., Ltd.](#)[Bergamo & Cavalcante Informática Ltda](#)

BINARLY Inc.	Denali Software
BiTMICRO Networks Inc.	DeviceVM, Inc.
Booz Allen Hamilton	Diablo Technologies, Inc.
Brown's Operating System Services Limited	Dialogue Technology Corp.
BSQUARE Corporation	Diskeeper Corporation
CalDigit, Inc.	Dot Hill
Calxeda, Inc.	DreamBig Semiconductor Inc.
Canon Inc.	Eclipsium, Inc
Captec Ltd.	EDO
Centerm Information Co., Ltd.	Egis Technology Inc.
CenterTools Software GmbH	Elite Group Computer Systems Co., Ltd.
Central South University	EliteBytes Limited
Check Point Software	Eltan B.V.
Chelsio Communications, Inc.	Embedded Now, Inc
China Greatwall Computer Shenzhen Co., Ltd.	Embedded Research Solutions
CHUNGHSIN INDUSTRY GROUP	emBoot Inc.
CircleSoft LLC	Emerson Network Power, Embedded Computing
Circuitco	EMUTEX LTD.
Cisc Systems	Enmotus, Inc.
Citrix Systems, Inc.	EPEAK Studio Ltd.
Cix Technology (Shanghai) Co., Ltd.	Etegro Technologies
Cloudflare, Inc.	Eurosoft (UK) Ltd.
Computer Task Group	EVOC
Concordia SA	ExpressLuck Industrial Ltd.
Concurrent Technologies Plc	Extreme Engineering Solutions, Inc.
congatec A.G.	F5 Networks, Inc.
conpal GmbH	Fastwel Group Co., Ltd.
coresystems GmbH	Federal University of Ceara, Brazil
Courtyard Electronics Ltd.	Fermilab
Cray, Inc.	FernUniversität in Hagen
CrossInfo Architects	FirmTek, LLC
Cryptomill Technologies Ltd.	Flextronics Instituto de Tecnologia
CSWL, Inc.	focian Computer
Dawning Information Industry (Beijing) Corp., Ltd. (Sugon)	Founder Technology Group Corp.
Def-Logix, Inc.	Framework Computer LLC

Freescale Semiconductor, Inc.	ITSC Library
Fujitsu Ltd.	J.P. Sá Couto S.A.
Gdai Industria Comercio & Eletronicos (Intelligency)	Japan Digital Laboratory Co., Ltd.
Gemalto SA	JARI
General Dynamics Canada	Jetway Information Security Industry Co., Ltd.
Genesi USA Inc.	KingTrust Systems Ltd.
Gigabyte United Inc.	Kioxia Corporation
GIGAPC	Konsulko Group
GIT Japan Inc.	Kontron Embedded Modules GmbH
Glacier Peak Technology, LLC	Kraftway Corporation PLC
Grain Media, Inc.	Kuhrman Technology Solutions LLC
Greencroft Code	LCC Rubinteh
Guidance Software, Inc.	LCFC
HighPoint Technologies, Inc.	LG Electronics
Hitachi, Ltd.	LI Informática e Serviços LTDA
Horus Serviços de Tecnologia LTDA	Lockheed Martin Corporation
Houter Brasil Eireli	Lontium Semiconductor Corporation
HTC Corporation	Lower Crossing, Inc.
Hunan New Cloudnet Technology Co., Ltd.	LucidLogix
HXT Semitech	Matrixed Reality Technology Co., Ltd.
IATECAM	Matrox Graphics Inc.
ICP Electronics, Inc.	MBDA UK Ltd.
Inforlandia, S.A.	MBM Tecnologia e Industria de Informatica LTDA
InfoTeCS	MediaTek Inc.
Infrant Technologies, Inc.	MediCapture, Inc.
Inphi Corp.	Mensys B.V.
Institute of Physics, Academia Sinica	Mercury Computer Systems
Integrated Device Technology Inc.	Micro-Star Int'l Co., Ltd
Intellico, LLC	Microchip Technology
Intelligency	Micron Technology, Inc.
Intelligraphics, Inc.	Microsemi Corporation
Inventec Corporation	Mitrastar Technology Corp.
Inventec Electronic (Tianjin) Co., Ltd.	MokaFive
InvoVision Optoelectronics (Kunshan) Co., Ltd.	Moore Threads Technology Co., Ltd.
IRCONA	Mossbit Technologies